

半導体分野の日本最大級の展示会 「SEMICON Japan 2024」 会議所共同ブース出展事業のご案内

名古屋商工会議所では、本年12月に半導体産業に関する展示会「SEMICON Japan 2024」が開催されるにあたり、会員企業のモノづくり技術をPRし、半導体産業への参入機会を探るため、会議所共同ブース出展事業を検討しております。

つきましては、ご出展に関するご意向をお伺い致したく、ご関心の向きにおかれましては、必要事項をご入力の上、**3月8日（金）までに、下記申込フォームよりご連絡ください。**

詳細につきましては、後日ご連絡致します。ぜひこの機会にご参加をご検討ください。

※特にご関心なき場合は、ご返信には及びません。

【募集概要】

日程 令和6年 **12月11日（水）～13日（金）**

会場 東京ビッグサイト（東展示棟）

参加資格 本所会員企業

募集数 7社程度を予定 ※申込多数の場合は、出展内容等も踏まえ事務局が決定します。

参加費 **385,000円（税込）** ※予定

〈出展特典〉▶出展手続きや、当日の運営・商談を事務局がサポートします。

▶出展効果を高めるための商談プログラムを企画しております。

〈小間仕様〉▶1社の割り当てスペース：間口1m×奥行1.5m程度

※商談スペースを別に用意いたします。

▶基本装飾（システム展示台、椅子、電気、社名版）込み。

展示会概要 半導体産業における製造技術、装置、材料をはじめ、車やIoT機器などのSMARTアプリケーションに加え、半導体産業を支える人材育成までをカバーする世界を代表するエレクトロニクス製造サプライチェーンの国際展示会。

（詳細URL→<https://www.semiconjapan.org/jp>）

その他 ブースの仕様等、詳細につきましては参加者が確定後に改めてご連絡いたします。

【出展申込】＜締切：3月8日（金）＞

■ご出展を希望または、詳細についてお問合せの方は、**3月8日（金）までに**下記URLまたは二次元コードからご連絡くださいますようお願い申し上げます。

お申込みはコチラ>>>

[事業申込フォームURL]

<https://answer.cci.nagoya/mono/?code=ce0e3344>



【お問い合わせ】

■名古屋商工会議所 産業振興部 モノづくり担当 樋口・地引

TEL: 052-223-6750 Email: monozukuri@nagoya-cci.or.jp